

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的风险因素,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会及除杨征帆以外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。杨征帆董事无法保证本报告期内内容的真实性、准确性和完整性,理由是:无法取得联系。请投资者特别关注。

1.4 未出席重要会议

未出席重要会议	未出席重要会议姓名	未出席重要会议原因	被委托人姓名
董事	杨征帆	无法取得联系	无

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 √ 不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	拓荆科技	688072	不适用

公司存在证券担保情况	适用 √ 不适用
联系人及联系方式	

联系人及联系方式	董事会秘书(信息披露负责人)	证券事务代表
姓名	赵旭	刘国辉
电话	024-24189000-8889	024-24189000-8889
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区东陵街道0001号	辽宁省沈阳市浑南区东陵街道0001号
电子邮箱	Dinghui@tclpt.com	liu@tclpt.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,601,016,787.77	2,517,728,268.91	122.46
归属于上市公司股东的净资产	3,429,681,062.65	1,192,607,066.60	187.58
营业收入	523,216,879.90	112,562,146.16	364.87
归属于上市公司股东的净利润	106,122,692.12	-30,031,125.80	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,160,276.77	-67,656,222.70	
经营活动产生的现金流量净额	261,341,643.56	-32,896,397.77	
加权平均净资产收益率	6.53	-1.80	增73.33个百分点
基本每股收益(元/股)	1.03	-0.21	
稀释每股收益(元/股)	1.03	-0.21	
研发投入占营业收入的比例	22.46	71.88	减少49.22个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股					
截至报告期末股东总数(户)	4,380				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用				
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件的股份数量	包含转融通业务出借股份的持股数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	19.96	26,121,766	26,121,766	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	13.68	17,287,287	17,287,287	0
中微半导体设备(上海)股份有限公司	境内非国有法人	8.60	10,622,547	10,622,547	0
上海微系统管理咨询有限公司-嘉兴科瑞隆投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6.54	7,012,106	7,012,106	0
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)	其他	4.93	6,233,158	6,233,158	6,233,158
拓荆科技股份有限公司-股权激励对象专项资产管理计划	其他	2.67	3,260,287	3,260,287	0
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	国有法人	2.37	3,000,000	3,000,000	0
招商证券资管-招商证券科创板战略配售专项资产管理计划	境内非国有法人	2.34	2,967,674	3,080,974	0
苏州工业园区创投基金中心(有限合伙)	其他	1.42	1,800,180	1,800,180	0
中农资本(天津)股权投资管理有限公司-中农资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.28	1,621,622	1,621,622	0
上述股东关联关系或一致行动的说明					
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

2.4 前十名境内无托管凭证持有人情况表

适用 √ 不适用

2.5 截至报告期末表决权前10名股东情况表

适用 √ 不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东情况,前10名优先股股东情况表

适用 √ 不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

适用 √ 不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,对报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 √ 不适用

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2022-010

拓荆科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

(一)募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]424号),公司首次向社会公开发行人人民币普通股(A股)股票3,619,800股,每股面值为人民币1元。本次发行价格为每股人民币7.18元,募集资金总额为人民币227,283.12万元,扣除发行费用人民币14,523.40万元后,募集资金净额为人民币212,759.73万元。

(二)募集资金专户存储情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月14日对资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验字[2022]139号)。公司依据规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至2022年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币501,846,654.15元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	2,127,597,264.93
加:尚未置换的发行费用	26,888,533.13
减:利息收入	1,409,067.40
减:实际投入募投项目的募集资金	263,027,660.27
减:用于补充流动资金的金额	1,400,000,000.00
减:手续费支出	360.00
募集资金专户余额	501,846,654.15

注1:“募集资金净额”加“尚未置换的发行费用”为实际募集资金到账金额。

注2:“期末募集资金余额”中,含尚未置换的发行费用以自筹资金预先支付的发行费用人民币26,868,533.13元,以及尚未置换的发行费用以自筹资金预先支付的发行费用人民币149,240,598.08元,合计人民币176,107,131.21元。

(三)募集资金使用情况

(一)募集资金管理制度的建立

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,制定了《拓荆科技股份有限公司募集资金管理制度》,并经股东大会审议通过,自发布之日起施行。

(二)募集资金专户存储情况

2022年4月1日,公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	否

2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

截至2022年6月30日,公司累计投入募投项目资金总额为人民币1,400,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	产品类型	金额	认购	到账日	募集资金到账日期	是否
1	高功率半导体设备扩产项目	扩产项目	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2020年	